




Manual paso a paso: de LG G Pad 8.3 (LG-V500) Conector de audio

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,59 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

1,47 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

3,79 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,54 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

2,97 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

4,16 €

Paso 1 - Tarjeta microSD

Retire la tarjeta microSD, abriendo la pequeña tapa de la parte superior.

Retire el tornillo Phillips.



Paso 2 - HOT GLASS

Necesitará aplicar calor al equipo, con el objetivo de ablandar el pegamento y que se desprege fácilmente. Sugerimos el uso del HOT GLASS, de alta retención térmica.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

Para que se caliente de manera homogénea, es necesario interrumpir el microondas cada 30 segundos para distribuir con las manos el calor por todo el HOT GLASS.

Aplice calor en el centro de la tapa trasera durante un par de minutos.



Paso 3 - Tapa trasera

Use la herramienta doble de apertura para desensamblar la tapa trasera, mientras sujeta el resto del equipo con la ventosa de succión.





Paso 4

Separe la tapa trasera.



Paso 5 - Conector de audio

Extraiga el conector de audio tirando de él.

